

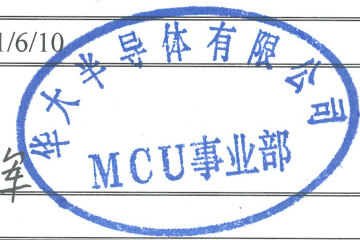
## KLT 变更 CP 测试场地的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC16LC 系列	ALL

变更原因描述	京隆科技 (KLT) 增加 CP 测试产能。		
变更方法描述	KLT CP 测试从 FAB1 转移到 FAB3。 变更对比如下：		
	方面	备注	
	人	使用相同培训流程考核持证上岗作业，员工质量意识及熟练度没有区别	
	机	机器型号相同	
	法	流程，规范相同	
	环	温湿度相同，洁净度相同	
变更生效日期或产品 Date Code 说明：测试场地变更 2021/9/10 开始生效			

发行人	严锋	发行日期	2021/6/10
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署：		日期：孙广军	



客户	部确认意见：
签署：	日期：

✧ 以上，特此通知，如果您有任何意见或建议，请随时与我司销售部门联系。✧